

产品介绍

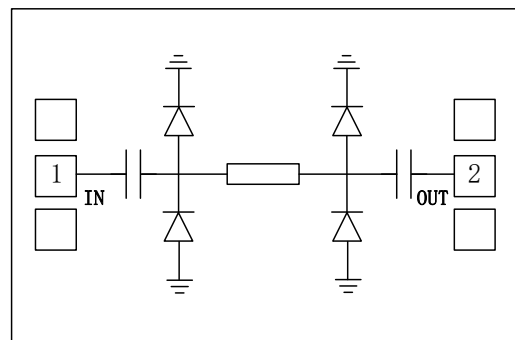
YLM27-0622C1 是一款性能优良的限幅器芯片，频率范围覆盖 6~22GHz，限幅损耗-0.4dB，限幅电平 17dBm。该芯片体积小，片上已集成输入/输出端隔直电容。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：6-22GHz
- 插入损耗：-0.5dB
- 输入回波损耗：-15dB
- 输出回波损耗：-15dB
- 限幅电平：17dBm
- 耐功率：45 dBm (CW)
- 芯片尺寸：1.1mm x0.75mm x 0.10mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25℃)

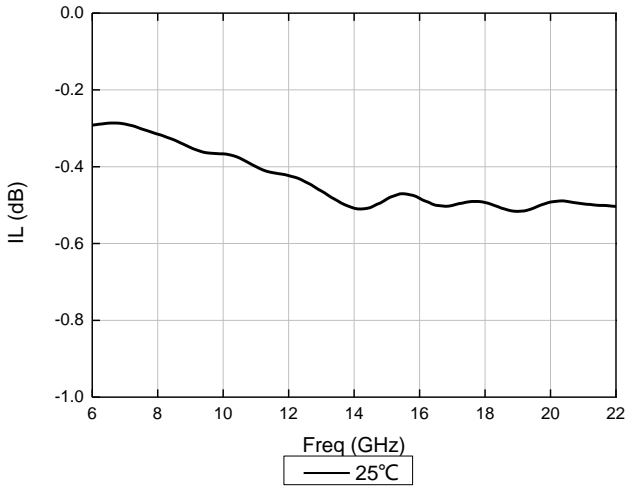
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	6	—	22	GHz
插损	IL	-0.5	-0.4	—	dB
限幅电平	L LEVEL	—	17	—	dBm
输入回波损耗	RL_in	—	-15	-15	dB
输出回波损耗	RL_out	—	-15	-15	dB
耐功率	Power Handling	—	—	45	dBm

使用限制参数

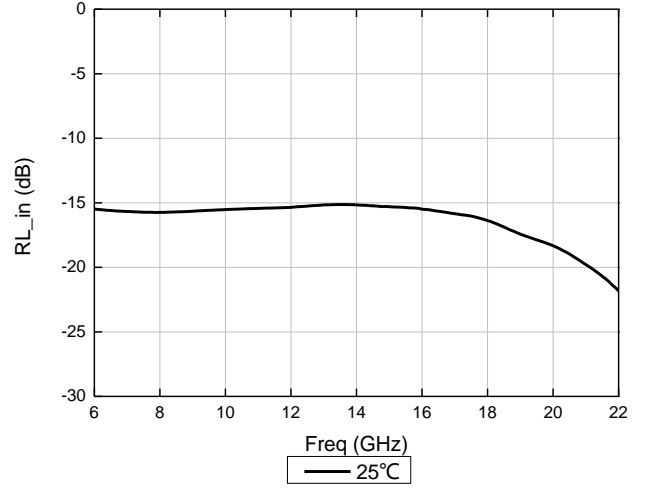
最大输入功率	+45dBm
贮存温度	-65℃~+150℃
工作温度	-55℃~+125℃

测试曲线

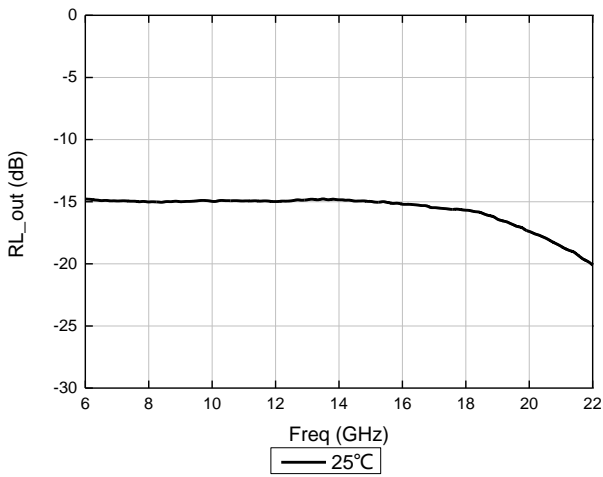
插入损耗



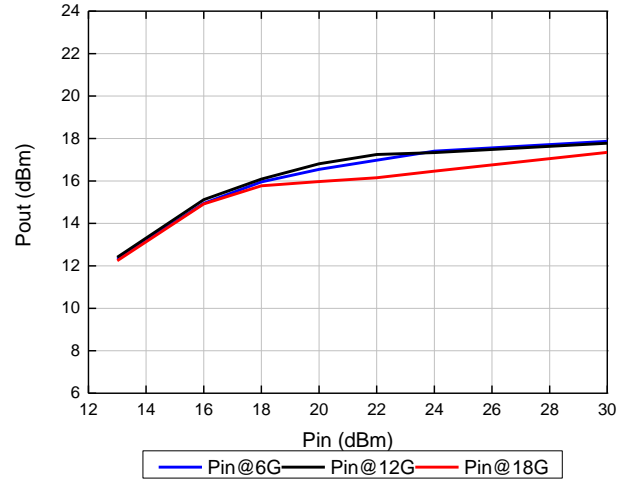
输入回波损耗



输出回波损耗



限幅电平



芯片端口图 (单位: μm)


端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端, 输入端已集成隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端, 输出端已集成隔直电容	RF

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线尽量短，不要长于 300 μ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面；